

矽統科技股份有限公司

(代碼: 2363)

公司簡介

108年12月04日



Silicon Integrated Systems Corp.



108年第三季財務報告 / 產品開發與展望

◆ 108年前三季 合併財務報告摘要

- ◆ 合併資產負債表(I)
- ◆ 合併資產負債表(II)
- ◆ 合併綜合損益表

◆ 產品開發與展望

108年前3季合併財務報告摘要



合併資產負債表(I)

單位:新台幣千元,除重要指標外

擷取自資產負債表的科目	<u>108/09/30</u>	<u>107/09/30</u>
流動資產		
現金及約當現金	1,035,902	1,257,421
其他流動資產	<u>138,915</u>	<u>255,987</u>
流動資產合計	<u>1,174,817</u>	<u>1,513,408</u>
非流動資產		
金融資產及投資	4,835,538	5,833,412
不動產、廠房及設備	756,879	762,479
其他非流動資產	<u>145,553</u>	<u>159,659</u>
非流動資產合計	<u>5,737,970</u>	<u>6,755,550</u>
<u>資產總計</u>	<u>6,912,787</u>	<u>8,268,958</u>

108年前3季合併財務報告摘要



合併資產負債表(II)

單位:新台幣千元,除重要指標外

擷取自資產負債表的科目	108/09/30	107/09/30
<u>負債總計</u>	<u>77,997</u>	<u>70,230</u>
股東權益		
股 本	5,540,625	5,600,625
資本公積	9,036	24,522
保留盈餘		
特別盈餘公積	4,576,364	-
未分配盈餘	743,725	5,598,446
其他權益	(3,852,120)	(2,957,640)
庫藏股票	<u>(182,840)</u>	<u>(67,225)</u>
權益總計	<u>6,834,790</u>	<u>8,198,728</u>
<u>負債及權益總計</u>	<u>6,912,787</u>	<u>8,268,958</u>
重要指標		
速動比率	1,554.62%	2,127.53%
負債比率	1.13%	0.85%
每股淨值	12.80	14.80

108年前3季合併財務報告摘要



合併綜合損益表

單位:新台幣千元

	<u>108年第3季</u>	<u>107年第3季</u>	<u>108年前3季</u>	<u>107年前3季</u>
營業收入	57,755	63,525	180,528	179,510
營業成本	<u>(36,548)</u>	<u>(51,977)</u>	<u>(109,353)</u>	<u>(130,862)</u>
營業毛利	21,207	11,548	71,175	48,648
營業費用	<u>(108,337)</u>	<u>(110,899)</u>	<u>(331,894)</u>	<u>(327,967)</u>
營業損失	(87,130)	(99,351)	(260,719)	(279,319)
稅前淨利	71,476	134,362	(109,936)	(44,752)
本期淨利	<u>71,477</u>	<u>134,362</u>	<u>(110,051)</u>	<u>(44,773)</u>
每股盈餘(元)	0.13	0.24	(0.20)	(0.08)

產品開發與2020年展望



1	2019年業績
2	持續深耕大尺寸電容式晶片
3	主動式觸控筆USI、MPP2.0推廣到筆電市場
4	MEMS麥克風:朝向智慧會議系統,智慧音箱等
5	大尺寸軟布幕投影觸控市場的開發:教學、外牆廣告等

THANK YOU



Silicon Integrated Systems Corp.

www.sis.com